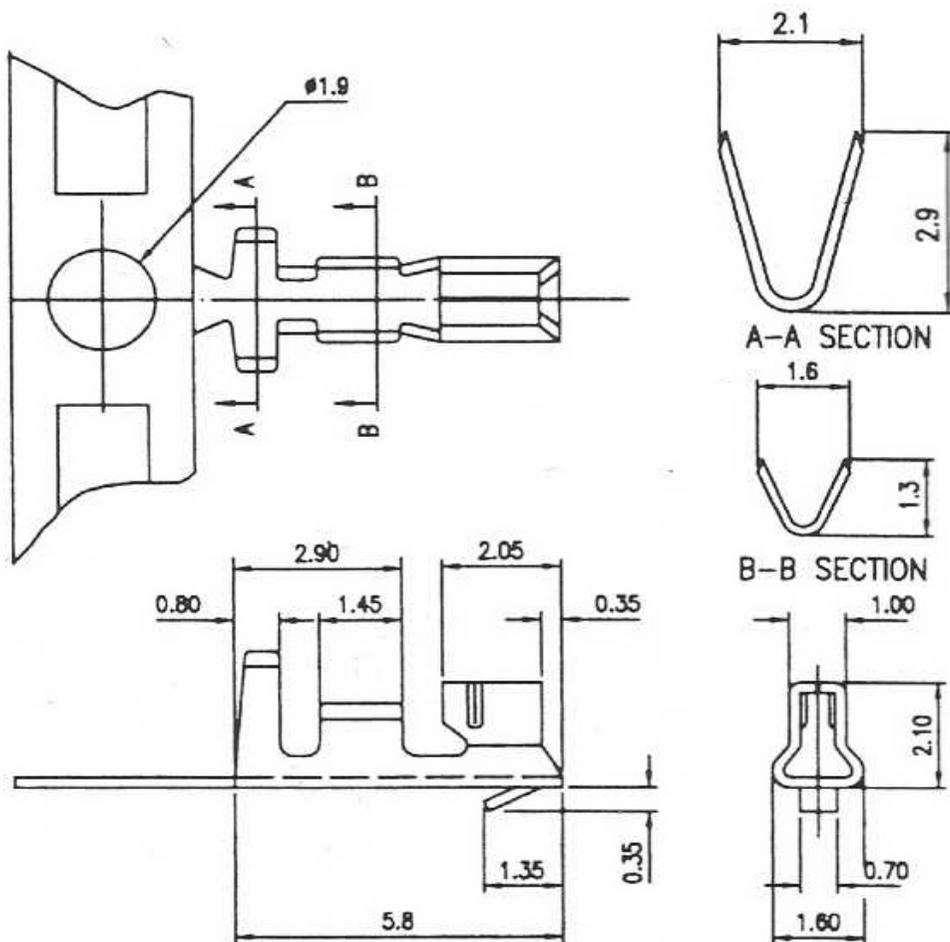


Raster 2,00 - Wire To Board System E - Kontakt



Technische Daten

Verwendbarer Draht:	AWG 26 bis AWG 30
Material:	Phosphorbronze
Oberfläche:	Verzinkt
Dicke:	0,2mm
Isolation:	Max. 1,40mm
Mindestabnahme:	10.000

Bitte beachten Sie passend dazu:

[Wire To Board System E - Gehäuse](#)

[Wire To Board System E - Stiftleiste](#)